

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

## 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-05-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	通过价值在线（www.ir-online.cn）以网络远程方式参与公司2022年度网上业绩说明会的广大投资者。
时间	2023年5月16日（星期二）14:00-16:00
地点	网络远程方式，价值在线（www.ir-online.cn）网络互动
上市公司接待人姓名	董事长/总经理 徐一俊                      独立董事 胡旭微 副总经理/董事会秘书 李志萍          财务负责人 黄朝财
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 公司2022年度业绩情况，以及业绩变动原因说明一下。</b></p> <p>答：您好！2022年度，公司实现营业收入33,813.97万元，归属于母公司股东的净利润为1,940.52万元。业绩主要影响因素有：</p> <p>（1）公司2022年度原辅材料采购成本比上年同期上涨较大，产品整体毛利率同比有所下降。</p> <p>（2）下游客户受到终端需求下降，订单需求有所下降，营业收入同比有所下降。</p> <p>（3）募投项目建设投产，各项经营费用相应增加。</p> <p>（4）公司基于谨慎性原则对存货等资产进行减值测试，导致报告期内资产减值损失增加。谢谢。</p>

**2. 公司2023年一季度的业绩为什么不及预期？**

答:您好! 2023年一季度为2022年业绩下滑的延续,我们将加大传统业务拓展力度以及持续推进募投项目投产进程,以期尽快改善企业经营业绩。谢谢。

**3. 23年甚至后面,公司的规划及具有国产替代的含金量高的产品**

答:您好! 中晶科技是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业,产品涵盖半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等。在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业保持市场领先地位,形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块,积极成为世界先进的半导体硅材料专业制造商而努力奋斗。谢谢。

**4. 公司目前硅片产品价格如何?**

答:您好! 产品价格基本稳定,个别产品受原材料供应、市场供需等多种因素影响适时调整。谢谢。

**5. 公司是否有研发生产12英寸及以上大尺寸硅片的计划?**

答:您好! 中晶科技作为专业的半导体单晶硅材料制造企业,公司会根据企业发展经营情况稳步推进各项业务发展,公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》当前处于部分客户认证及部分客户批量订单生产过程中。未来若存在新的重大计划,公司将会及时履行信息披露义务。谢谢。

**6. 公司无论是业绩还是产品方面都没有亮点么? 何以立足竞争如此激烈的市场。**

答:您好!公司客户群体广泛,生产工艺技术成熟,产品质量稳定,得到客户的广泛认可。公司有较好的研发创新能力,目前承担多项重点研发项目,涉及设备升级改造、工艺流程优化、产品质量升级等。谢谢。

#### **7. 请问公司未来业务是如何布局的?**

答:您好!公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。公司当前主营业务的经营布局如下:半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地;半导体单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为主要生产基地,该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位;募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体,抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一,当前处于部分客户认证及部分客户批量订单生产过程中;江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上,通过实施《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》项目建设,扩大产能、研发新品、进一步丰富产品类型。公司作为专业的高品质半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造商,是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位,是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位,在半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造领域拥有多项核心技术和专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料和半导体功率芯片及器件的研发与生产,在产品研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。谢谢。

#### **8. 中晶科技的产品主要用到哪里?**

答:您好!公司是一家专业从事半导体硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司目前的主要产品为

半导体硅材料及其制品，产品涵盖半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等。公司半导体单晶硅片产品是制造半导体芯片的重要基础材料，是支撑半导体产业发展最重要、应用最广泛的基础功能性材料，主要应用于各类功率二极管、功率晶体管、大功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传感器、光电子器件的制造。公司的半导体功率芯片及器件作为各类电子设备的关键零部件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV显示器、X光机及大型医疗设备等领域。公司具有比较完整的产业链优势，产品品质与交付可控，能够不断为客户提供高品质、高效率、全规格的产品服务，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。谢谢。

**9. 公司2022年度考虑分红，是否会影响到公司长期发展的资金需求？**

答:您好！公司利润分配方案是综合考虑公司盈利水平、整体财务状况，并充分考虑到广大投资者的投资回报需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下进行分红。谢谢。

**10. 公司面临的市场竞争环境如何？**

答:您好！半导体硅材料市场区分不同的细分领域，整体市场规模从较长时间来看，呈现出稳定扩大的趋势。公司主营产品为半导体硅材料及其制品，产品种类丰富，材料性能及稳定性得到客户广泛认可，有助于公司在半导体硅材料细分领域充分参与市场竞争。谢谢。

**11. 江苏皋鑫现在的经营状况如何？订单充足吗？**

答:您好！江苏皋鑫当前生产经营正常，产线自动化改造顺

利，在实现扩产的同时，积极开展新产品的研发和生产。谢谢。

**12. 请问公司，2023年二季度以及下半年从宏观环境以及下游需求端出发是否存在好转的积极变化？**

答：您好！目前市场环境相比去年有所改善，产业链处在缓慢复苏过程中，期待市场后续能保持积极的状态。谢谢。

**13. 公司募投项目现已投产，预计何时可以达产？**

答：您好！募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于部分客户认证及部分客户批量订单生产过程中。募投项目从投产到达产需要一定的周期，公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进募投项目的产能释放。谢谢。

**14. 公司对于2022年限制性股票激励计划首次目标未实现，2023年业绩目标是否有实现的信心？**

答：您好！2022年公司受原辅材料采购成本及终端需求下降等因素的影响，业绩有所下降。2023年公司全体员工将更为积极做好公司经营管理，努力以良好的业绩回报全体股东。谢谢。

**15. 募投项目目前产能情况如何？**

答：您好！募投项目当前处于部分客户认证及部分客户批量订单生产过程中。我们将持续推进募投项目进程，加大业务拓展力度。谢谢。

**16. 首次股权部分激励股份回购事项，对公司有何影响？**

答:您好!本次回购注销部分限制性股票事项,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司后续在条件允许情况下,仍会启动其他新的激励计划。谢谢。

**17. 公司为了吸引和留住优秀人才,采取了哪些人才激励政策?**

答:您好!公司具有完善的薪酬体系,一直致力于多渠道、多形式来激励员工,以形成合力来推动公司战略目标和经营目标的实现。公司将进一步建立健全长效激励机制,并结合股权激励计划,以吸引和留住优秀人才。谢谢。

**18. 请问关于市场对公司的关注,有什么措施更能保护中小投资者对信息的不平衡?**

答:您好!公司将努力促进公司的长期稳健发展经营,积极开展投资者交流活动,公平对待所有投资者,保护中小投资者利益。谢谢。

**19. 请问投资者应该如何关注并参与公司治理?**

答:您好!建议投资者可以:1、关注公司公告内容,了解公司治理实际情况;2、通过股东大会积极行使股东权利,参与公司治理活动;3、通过互动易平台,积极与公司管理层进行交流。谢谢。

**20. 公司近期股价出现波动,有什么应对措施?**

答:您好!二级市场的股票价格受宏观经济环境、资本市场政策、行业发展状况、投资者预期等多种因素的综合影响,不能直接反映公司现实经营状况。公司将会继续做好经营管理工作,努力提升公司经营业绩,树立良好市场形象,加强与二级

	<p>市场投资者的沟通交流，促进公司可持续、高质量发展。谢谢。</p> <p><b>21. 公司董监高今年还有新的减持计划吗？</b></p> <p>答:您好！截至目前，公司暂未收到相关股东的新减持计划通知。未来若收到相关股东的减持计划，公司将会及时履行信息披露义务。谢谢。</p> <p><b>22. 公司2023年的经营目标和预期如何？</b></p> <p>答:您好！根据公司经营目标及业务规划，预计2023年营业收入目标为40,000万元，利润总额8,000万元。本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。谢谢。</p> <p><b>23. 请问募投项目生产线的认证周期需要多久？</b></p> <p>答:您好！半导体硅片产品认证周期较长，具体认证周期因客户不同和产品不同而存在较大差异。谢谢。</p> <p><b>24. 请问公司如何保持硅研磨片领域的竞争优势？</b></p> <p>答:您好！公司客户群体广泛，规模效应强，产品利用效率高；多年的技术沉淀，生产技术成熟，产品质量稳定；公司研发创新实力强劲，目前多项生产工艺提升和技术研发项目在途，涉及设备升级改造、工艺流程优化、产品质量升级等。谢谢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年5月16日